

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年度分红派息实施公告中确定的股权登记日当日收市公司A股回购专户持有股份数量的公总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.34元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

Table with 2 columns: 股票简称 (股票名称), 广和通; 股票代码 (股票代码), 300638. Includes details on listing and contact information.

1、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务及产品概况

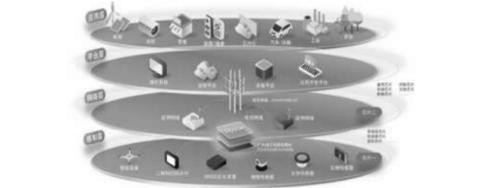


图1:物联网产业链及架构

公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展,在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力,是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。



图2:公司主要产品矩阵图

公司以无线通信与人工智能为技术底座,提供软硬件一体、赋能行业应用的全栈式解决方案。公司的模组产品包括数传模组、智能模组及AI模组。同时,公司以模组产品为基础,结合下游应用场景的深刻理解,向客户提供定制化解决方案,包括端侧AI解决方案、机器人解决方案及集成解决方案。

二、公司主要经营模式
1. 采购模式
公司结合订单情况、安全库存、研发产品、市场开拓等因素组织实施采购,采购渠道包

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2026-005
转债代码:110099 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
● 投资种类:结构性存款(保本浮动收益)
● 投资金额:人民币40,000万元

一、现金管理情况概述
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现资金保值增值,增加公司收益,维护股东利益。

Table with 2 columns: 序号, 产品名称. Lists investment products like 结构性存款 and 理财产品 with details on amounts and dates.

(四)前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品赎回情况
Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 受资方, 产品类型, 投资金额(万元), 起息日, 到期日, 年化收益率(%)

证券代码:600617 900913 证券简称:国新能源 国新B股 公告编号:2026-008

山西省国新能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
本会计政策变更系山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号)和财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答,公司需要对执行的会计准则进行修订。

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 受资方, 产品类型, 投资金额(万元), 起息日, 到期日, 年化收益率(%)

根据国家财政部统一的会计制度要求及相关规定,公司自2026年1月1日起执行。

(三)本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

(四)本次会计政策变更后,公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)会计政策变更对公司影响
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码:600617 900913 证券简称:国新能源 国新B股 公告编号:2026-007

山西省国新能源股份有限公司关于
公司及下属公司收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、获得补助的基本情况
山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司山西华新天然气有限公司于近日分别收到由政府补助的政府补助人民币15,095.00万元、2,475.00万元,合计人民币17,570.00万元。本次政府补助系山西省迎峰度冬保障供气专项资金,占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的1.72%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,将上述获得的政府补助资金认定为与收益相关的政府补助,将直接计入损益。上述政府补助未计入资产,将对公司2025年度的利润总额产生影响,具体的会计处理以及对公司当年损益的影响,最终以审计机构年度审计后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:300638 证券简称:广和通 公告编号:2026-006

2025 年度报告摘要

自主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。

8.发布新一代R17车规级5G通信模组AN725系列;发布全球首款5G AI智能座舱座舱座舱AN762S和AN782S系列产品,使AI智能座舱有新的解决方案;广和通与欧普光共研共创,首发ToF+双目感知定制模块。

9.发布Fibot AI Stack端侧AI解决方案,赋能千行百业端侧应用;推出多功能AI红外相机解决方案;推出AI玩具大模型解决方案;发布QuickTaste AI智能解决方案;发布全新功耗Tracker解决方案;发布集成5G通信与AI语音技术的5G AI MiFi解决方案;发布新一代AI语音智能体FiboVista,率先应用于车联网;发布公司自主研发的语音识别大模型FiboASR;发布新一代具身智能开发平台Fibot,发布自主研发的端侧情感对话大模型FiboEmo-LLM;自

主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。

8.发布新一代R17车规级5G通信模组AN725系列;发布全球首款5G AI智能座舱座舱座舱AN762S和AN782S系列产品,使AI智能座舱有新的解决方案;广和通与欧普光共研共创,首发ToF+双目感知定制模块。

9.发布Fibot AI Stack端侧AI解决方案,赋能千行百业端侧应用;推出多功能AI红外相机解决方案;推出AI玩具大模型解决方案;发布QuickTaste AI智能解决方案;发布全新功耗Tracker解决方案;发布集成5G通信与AI语音技术的5G AI MiFi解决方案;发布新一代AI语音智能体FiboVista,率先应用于车联网;发布公司自主研发的语音识别大模型FiboASR;发布新一代具身智能开发平台Fibot,发布自主研发的端侧情感对话大模型FiboEmo-LLM;自

主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。

8.发布新一代R17车规级5G通信模组AN725系列;发布全球首款5G AI智能座舱座舱座舱AN762S和AN782S系列产品,使AI智能座舱有新的解决方案;广和通与欧普光共研共创,首发ToF+双目感知定制模块。

9.发布Fibot AI Stack端侧AI解决方案,赋能千行百业端侧应用;推出多功能AI红外相机解决方案;推出AI玩具大模型解决方案;发布QuickTaste AI智能解决方案;发布全新功耗Tracker解决方案;发布集成5G通信与AI语音技术的5G AI MiFi解决方案;发布新一代AI语音智能体FiboVista,率先应用于车联网;发布公司自主研发的语音识别大模型FiboASR;发布新一代具身智能开发平台Fibot,发布自主研发的端侧情感对话大模型FiboEmo-LLM;自

主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。

8.发布新一代R17车规级5G通信模组AN725系列;发布全球首款5G AI智能座舱座舱座舱AN762S和AN782S系列产品,使AI智能座舱有新的解决方案;广和通与欧普光共研共创,首发ToF+双目感知定制模块。

9.发布Fibot AI Stack端侧AI解决方案,赋能千行百业端侧应用;推出多功能AI红外相机解决方案;推出AI玩具大模型解决方案;发布QuickTaste AI智能解决方案;发布全新功耗Tracker解决方案;发布集成5G通信与AI语音技术的5G AI MiFi解决方案;发布新一代AI语音智能体FiboVista,率先应用于车联网;发布公司自主研发的语音识别大模型FiboASR;发布新一代具身智能开发平台Fibot,发布自主研发的端侧情感对话大模型FiboEmo-LLM;自

主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。

8.发布新一代R17车规级5G通信模组AN725系列;发布全球首款5G AI智能座舱座舱座舱AN762S和AN782S系列产品,使AI智能座舱有新的解决方案;广和通与欧普光共研共创,首发ToF+双目感知定制模块。

9.发布Fibot AI Stack端侧AI解决方案,赋能千行百业端侧应用;推出多功能AI红外相机解决方案;推出AI玩具大模型解决方案;发布QuickTaste AI智能解决方案;发布全新功耗Tracker解决方案;发布集成5G通信与AI语音技术的5G AI MiFi解决方案;发布新一代AI语音智能体FiboVista,率先应用于车联网;发布公司自主研发的语音识别大模型FiboASR;发布新一代具身智能开发平台Fibot,发布自主研发的端侧情感对话大模型FiboEmo-LLM;自

主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。

8.发布新一代R17车规级5G通信模组AN725系列;发布全球首款5G AI智能座舱座舱座舱AN762S和AN782S系列产品,使AI智能座舱有新的解决方案;广和通与欧普光共研共创,首发ToF+双目感知定制模块。

9.发布Fibot AI Stack端侧AI解决方案,赋能千行百业端侧应用;推出多功能AI红外相机解决方案;推出AI玩具大模型解决方案;发布QuickTaste AI智能解决方案;发布全新功耗Tracker解决方案;发布集成5G通信与AI语音技术的5G AI MiFi解决方案;发布新一代AI语音智能体FiboVista,率先应用于车联网;发布公司自主研发的语音识别大模型FiboASR;发布新一代具身智能开发平台Fibot,发布自主研发的端侧情感对话大模型FiboEmo-LLM;自

主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。

8.发布新一代R17车规级5G通信模组AN725系列;发布全球首款5G AI智能座舱座舱座舱AN762S和AN782S系列产品,使AI智能座舱有新的解决方案;广和通与欧普光共研共创,首发ToF+双目感知定制模块。

9.发布Fibot AI Stack端侧AI解决方案,赋能千行百业端侧应用;推出多功能AI红外相机解决方案;推出AI玩具大模型解决方案;发布QuickTaste AI智能解决方案;发布全新功耗Tracker解决方案;发布集成5G通信与AI语音技术的5G AI MiFi解决方案;发布新一代AI语音智能体FiboVista,率先应用于车联网;发布公司自主研发的语音识别大模型FiboASR;发布新一代具身智能开发平台Fibot,发布自主研发的端侧情感对话大模型FiboEmo-LLM;自

主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。

8.发布新一代R17车规级5G通信模组AN725系列;发布全球首款5G AI智能座舱座舱座舱AN762S和AN782S系列产品,使AI智能座舱有新的解决方案;广和通与欧普光共研共创,首发ToF+双目感知定制模块。

9.发布Fibot AI Stack端侧AI解决方案,赋能千行百业端侧应用;推出多功能AI红外相机解决方案;推出AI玩具大模型解决方案;发布QuickTaste AI智能解决方案;发布全新功耗Tracker解决方案;发布集成5G通信与AI语音技术的5G AI MiFi解决方案;发布新一代AI语音智能体FiboVista,率先应用于车联网;发布公司自主研发的语音识别大模型FiboASR;发布新一代具身智能开发平台Fibot,发布自主研发的端侧情感对话大模型FiboEmo-LLM;自

主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。

8.发布新一代R17车规级5G通信模组AN725系列;发布全球首款5G AI智能座舱座舱座舱AN762S和AN782S系列产品,使AI智能座舱有新的解决方案;广和通与欧普光共研共创,首发ToF+双目感知定制模块。

9.发布Fibot AI Stack端侧AI解决方案,赋能千行百业端侧应用;推出多功能AI红外相机解决方案;推出AI玩具大模型解决方案;发布QuickTaste AI智能解决方案;发布全新功耗Tracker解决方案;发布集成5G通信与AI语音技术的5G AI MiFi解决方案;发布新一代AI语音智能体FiboVista,率先应用于车联网;发布公司自主研发的语音识别大模型FiboASR;发布新一代具身智能开发平台Fibot,发布自主研发的端侧情感对话大模型FiboEmo-LLM;自

主研发端侧目标检测模型FibotDet,面向工业、交通、零售等多个行业提供高性能、低功耗、高性价比的视觉检测解决方案;发布家庭智享融合CPE解决方案;推出基于联发科技MediaTek T930的5G FWA系列解决方案;发布全新升级的MagiCore 2.0并率先进入客户选样阶段;发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。

3.加强与行业生态合作伙伴的紧密合作
公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作,面向更广泛的行业端侧AI应用,积极推动众多优质大模型在AI模组及解决方案部署,赋能更广泛的物联网设备实现AI化;携手合作伙伴组织、参与行业研讨会,推动“IP+AI应用”深度融合,为AI玩具产品高质量发展注入新动能;推动与细分领域头部企业战略合作,与行业伙伴研共创,优化产品性能,加速新产品创新研发。

4.提高市场拓展广度和深度,构建全球营销体系
报告期内,公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展,在智慧家庭的FWA和智慧零售以及国内IOT等垂直行业等多个领域获得较好的市场成效,在端侧AI和具身智能行业应用持续探索。

5.持续加大研发投入,提升核心竞争力
报告期内,公司持续坚持自主研发,持续优化和丰富产品线,不断完善在AI、边缘算力、智能机器人等新兴领域的部署。公司研发投入达5.09亿元,占公司2025年营业收入的7.28%;截至2025年末,公司有有效授权发明专利389项,实用新型专利165项,软件著作权199项,主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术,充分发挥了知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

6.不断优化和丰富产品矩阵
报告期内,公司持续聚焦物联网垂直行业,发布多款新产品及解决方案,丰富产品矩阵满足全球不同客户、市场区域的物联网需求。

7.发布基于高通调制解调器及射频方案的小尺寸Cat.M模组MQ771-GL,并已进入工程送样阶段;发布同时支持GPS与NavIC等多模双频定位技术的Cat.1 bis模组L610-1N;发布基于MediaTek T930平台的5G模组FG390系列;发布基于最新一代高通5G调制解调器及射频系统的模组及解决方案;推出覆盖1T-50T的全矩阵AI模组及解决方案“星云”系列。